



「第26回 日本国際工作機械見本市 JIMTOF2012」 ご来場 ありがとうございます

- 開催期間 2012年11月1日～6日(6日間)
- 開催場所 東京ビッグサイト
- テーマ 「匠の技と先端技術の融合」

今回、弊社では超精密・微細加工分野での加工に、威力を発揮する油仕様の超精密ワイヤ放電加工機「M25LP」を世界初出展しました。

また、大型高精度プレート加工分野で実績のある大型高精度ワイヤ放電加工機「MM75A」では、AWF機能による自動ワイヤ供給の実演を行いました。

その他に、高精度プレート、新機能の「コアステッチ機能」のサンプルを展示し、高精度と自動化へのご提案をさせていただきました。プレゼンによる新機能紹介なども好評で、多くのお客様に、ご来場いただきました。

お問い合わせなどございましたら、是非、弊社支店、営業所までご連絡下さい。



■お問い合わせ

東京 03-5628-0014

大阪 06-4796-6711

名古屋 052-800-5031

九州 092-941-1530

E-mail h-info@seibudenki.co.jp